

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2025-028

中材科技股份有限公司

2025 年度第二期超短期融资券（科创债）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年 4 月 12 日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行不超过 48 亿元超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 48 亿元超短期融资券。

2024 年 10 月 22 日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP326 号），发行超短期融资券的注册申请已获交易商协会接受，获准的注册金额为人民币 48 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。

2025 年 6 月 12 日，公司完成了 2025 年度第二期超短期融资券（科创债）人民币 8 亿元的发行，现将发行结果公告如下：

名称	中材科技股份有限公司	简称	25 中材科技 SCP002 (科创债)
----	------------	----	----------------------

知其融券 和仓债)		
代码	012581838	2022年
起息日	2025年6月12日	2025年12月31日
实际发行总额	8亿元	8亿元
发行价格	100元/百元	1.55%
主承	中国光大	

销 商	银 行 股 份 有 限 公 司 、 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
--------	---

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十二日